# DISK BASE MANUFACTURING DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Patent Number:

JP63071325

Publication date:

1988-03-31

Inventor(s):

NAKAMURA YOSHIHIRO; others: 01

Applicant(s)::

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

☐ JP63071325

Application Number: JP19860216596 19860912

Priority Number(s):

IPC Classification:

B29C45/26

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:To enhance transferability, minimize distortion and improve birefringence by reducing heat transfer from molten resin to a cooling medium for cooling molten resin provided in a mold by means of a stamper integrated with a synthetic resin layer and slowing cooling speed of molten resin when molten resin flows into a cavity of the mold.

CONSTITUTION:A stamper 8 with a synthetic resin layer 13 integrated on the back thereof is laid on the mirror face of a core 4 on the movable side by means of a stamper clamping component 5. As the synthetic resin layer, heat insulating resin with electrical conductivity more than antistatic such as, for instance, polyimide film or polyimide resin is used. As the integrating methods for the stamper 8 and the synthetic resin layer 13, the coating method to coat synthetic resin on the back of the nickel stamper by a spinner or the like, and the laminating method to laminate synthetic resin films coated with heat hardening adhesive agent (epoxy type) are availed. By said constitution, the stamper can be laid on more easily, and solidifying speed of molten resin can be slowed down to manufacture the products with superior birefringence and transferability at a good yield.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

### ① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-71325

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(198	8)3月31日
B 29 C 45/26 B 29 C 45/56 G 11 B 7/26 11/10 B 29 L 11:00	·	2114-4F 7729-4F 8421-5D A-8421-5D 4F 4F	審査請求	未請求	発明の数 2	(全4頁)

**②発明の名称** ディスク基板製造装置とその製造方法

**到特 頤 昭61-216596** 

**郊出** 願 昭61(1986)9月12日

⑫発 明 者 中 村 嘉 宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 ⑫発 明 者 春 原 正 明 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 并理士 中尾 敏男 外1名

明 細 覆

#### 1、発明の名称

ディスク基板製造装置とその製造方法

- 2、特許請求の範囲
- (I) ディスク基板を射出成形または射出圧縮成形 する装置であって、合成樹脂層を確えたスタン パを金型コア成形面に備えたことを特徴とする ディスク基板製造装置。
- (2) 合成樹脂が導電性である特許請求の範囲第(1) 項記載のディスク基板製造装置。
- (3) 合成樹脂が帯電加工をしている特許請求の範・ 囲奔(1)項記載のディスク基板製造装置。
- (4) ディスク基版を射出成形または射出圧縮成形 する装置の製造方法であって、合成間脂層をス タンパに形成し、前記合成樹脂層が形成された スタンパを金型コア成形面に取り付けることを 特徴とするディスク基板製造装置の製造方法。
- (5) 合成樹脂層をスタンパに形成する方法がコーティング法であることを特徴とする特許請求の 範囲第(4) 項記載のディスク基板製造装置の製造

方法.

- (6) 合成樹脂層をスタンパに形成する方法かうミネート法であることを特徴とする特許請求の範囲第(4)項記載のディスク落板製造装置の製造方
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光ディスク、光磁気ディスクなどのディスク基板製造装置とその製造方法に関するものである。

#### 従来の技術

射出成形または射出圧縮成形を利用して、ビデオディスク、コンパクトディスク、さらには追記型、消去型の光ディスク、光磁気ディスクの基板の製造あるいは開発がおこなわれている。ディスク基板の成形は薄肉精密成形であり、金型の高精度化、樹脂材料の開発、そして金型温度、シリンダ温度、射出圧力、射出速度といった成形条件の開発などが重要な課題となっている。光学式のディスク基板として必要な項目は多いが、その中で

も成形品の成形時の分子鎖の配向や残留ひずみが 原因となる塩配折が小さいことと信号ピットある いはトラッキングのための案内溝の転写性の良い ことが重要である。これらの項目は、樹脂材料の 開発(光弾性係数が小さくまた溶融流れ特性が良 好であること〉や成形条件をたとえば①シリンダ 温度を上げ樹脂材料の流動性を良くする。②金型 温度を高くする。⑤射出圧力はできるだけ小さく する。②射出速度はできるだけ速くする。といっ たように設定することによって改善している。し かし上記の~④の条件においてもそれぞれ限界が あり、たとえば①は樹脂材料の熱劣化の問題、② では冷却時間が長くなりサイクル短縮の隆客とな ったり、ディスク基板のソリが増加したりする。 ③は復屈折は向上するが、樹脂内圧が低下し信号 の転写は悪くなる。②は過充環になりやすく制御 が難しいといった問題が生じ完成な解決策を見出 すことは困難であった。(プラスチックエージ Mar, 1984. P103~P106)

一方、金型の構造は、一般の成形品と同じよう

溶験樹脂の充填に共ない、キャピティ7の内圧が高まり、信号転写が行なわれるとともに、スタンパ8が移動側コア4と直ちに密着し、溶酸樹脂の固化が進行する。このように射出によって金型に充填された樹脂材料からできるだけ早く熱を奪い、型開きするまでの冷却時間を短縮するために、スタンパ8とコア4を密着できるように間に何も介在させないことは効果はあるだろう。

しかし、ディスク基板の成形においては、前述の復屈折、信号ピットあるいは案内溝の転写性を向上させるためには、射出された溶融樹脂のキャピティ7の内圧が十分伝達されるまでは溶融樹脂の熱を奪い取らない方が良い。これは通常の成形では熱変形温度より約10~40で低い温度に金型内のキャピティ7の表面に接触した樹脂材料の表面にすぐ固化してしまい、転写性が下がると共に固化しながら力が加えられることにより、ひずみが残り複屈折が悪くなることから明白である。

しかし上記の原因により低下する複屈折を良く

に、 番童化を向上する目的で溶融樹脂の冷却園化 速度を、できるだけ、速くすることにしか、注意 が払われていないのが現状である。 第3回に従来 のディスク基板の成形用金型の概略断面図を示す。 (特開昭58-151223号公報)

第3図において1は固定ダイブレート、2は移動ダイブレート、3は固定倒コア、4は移動倒コア、5はスタンパ铸付け部材、6はスタンパ押えリング、7はキャビティ、8はスタンパ、9.10は溶融樹脂冷却用の冷却媒体通過溝、11はスプルー部、12は射出シリンダである。

たとえば射出成形では、ディスク基板は第3図に示されたような金型に、射出シリンダ12から射出された溶融樹脂はスプルー部11を通り、キャピティ7に充填される。この金型の片側のダイプレートには(第3図では移動ダイブレート2)信号ピットあるいはトラッキングのための案内湯が彫刻されたスタンパ8が、内側はスタンパ糖付郎材5、外間はスタンパ押えリング6を使って保持されている。このような構成になっているため、

する方法としては、スタンパ8と金型移動側コア 4 面の間に、シートを介すことが考えられるが、 この場合取付け時における作業性の困難度が大き く、またホコリ付着面の増加に供ない、パンプ不 良になる確立が高くなることは明白である。

発明が解決しようとする問題点

本発明は、射出された溶験樹脂のキャビティ内 の冷却における上記従来技術の欠点を解消し、光 ディスク、光磁気ディスクなどのディスク基板の 中でも重要な特性である複屈折および転写性の良 好なものを歩留良く得ることのできるディスク基 板の製造方法を提供することを目的としている。

問題点を解決するための手段

本発明のディスク基板の製造方法はディスク基 板を射出成形または射出圧縮成形するにあたり合 成樹脂層を一体化して設けたスタンパを金型コア に取付ける構成にしたもので、これにより前記の 目的を連成するものである。

作用

本発明のディスク基板の製造方法は、射出され

た溶融樹脂が金型のキャピティ内に旋入していく 時に、合成樹脂層を一体化して設けたスタンパに より、溶融樹脂から金型内に設けてある、溶融樹 脂冷却用の冷却媒体への熱伝斑を小さくし、溶融 樹脂の冷却速度を遅らせ、見かけ上、シリンダ温 度を上げ溶融掛脂の流動性を良くしたり、金型温 度を上げたのと同じ効果が得られ、ディスク基板 にとって重要な転写性を向上させると共に固化速 度が遅延され固化が進行しないうちに力が加えら れることによりひずみが小さくなり復屈折が改善 される。合成樹脂層を一体化して設けたスタンパ により、スタンパ取付け作業が簡単にできると共 に、ホコリ付着面も2面(シート片面,スタンパ 裏面)が減るので、ほこり付着による不良を大き く減少させることができ、ディスク基板の製造歩 留を向上させるものである。

#### 実施例

写性の優れたものを歩留よく製造可能とする。

### 発明の効果

#### は、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に用いるディスク基 板製造用金型の断面図、第2図は第1図の一部拡 大新面図、第3図は従来の一実施例を示すディス ク基板製造用金型の断面図である。 例を示した第3図に対応している。本実施例ではスタンパ8の画面に合成樹脂層 1 3 を一体化して設けたものを移動側コア4の鏡面に、スタンパ諸 付節材5を使用し取付けてある。合成樹脂層以上のでは、断熱性があり帯で防止ができる程度 双イミド系をしたがある。たとえばポリイシアの一体化工法は、合成砂糖層 1 3 との一体化工法は、合成砂糖をニック 工法を合成樹脂フィルル などで独布する という エボキシ系)を独布する といびを合成樹脂 フィルル を貼り合成樹脂 フィルル を貼り合成樹脂 フィルル を貼り合成 水 アイエボ おる。またスタンには からは スタンパ 取りけ で乗が行ない やすくする という目的からは、一時 のな接着 強さでも良い。

第2回は第1回のスタンパ8.合成樹脂層13. 移動倒コア4. 無硬化性接着剤14の構成部分断面拡大図である。このような発明の構成にすることにより、スタンパ取付け作業がしやすくなりまた溶融樹脂の固化進行速度を遅くし、複屈折、転

1 ……固定ダイブレート、2 ……移動ダイブレート、3 ……固定倒コア、4 ……移動倒コア、5 ……スタンパ掃付け部材、6 ……スタンパ押えリング、7 ……キャビティ、8 ……スタンパ、9.10 ……溶駄樹脂冷却用の冷却媒体遇過滞、11 ……スプルー部、12 ……射出シリンダ、13 ……合成樹脂層。

代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名



